

CATALOGUE
INSERTS

COMPATIBLE AVEC :

SATELEC®

KAVO®

MECTRON®

EMS®

SIRONA®



DÉTARTRAGE



Pour l'élimination de tous les dépôts de tartre supra gingivaux et la plaque bactérienne.

GD1

SATELEC® *1



Pour l'élimination des dépôts supra gingivaux importants de tartre.

GD2

SATELEC® *2



Indiqué pour l'élimination de tartre et la plaque bactérienne.

GD5

SATELEC®



Indiqué pour l'élimination des dépôts supra gingivaux importants de tartre.

GD6

SATELEC®



Pour l'élimination des dépôts sous gingivaux et profond en parodontie.

PD3

SATELEC® *1S



Pour l'élimination des dépôts sous gingivaux.

PD4

SATELEC® *10P



Un instrument puissant pour l'élimination de la calcification, cette pointe peut être utilisée pour élargir les racines calcifiées dans le tiers coronal.

PD4D

SATELEC® *PM4



Pour le détartrage supra-gingival dans les espaces inter-proximaux.

10X

SATELEC® *10X



Pour le détartrage sous-gingival des poches moyennes.

10Z

SATELEC® *10Z



ENDODONTIE



En conjonction avec le refroidissement par pulvérisation désactivé, cet insert est utilisé pour la condensation thermique latérale de la gutta percha.

ED3

SATELEC®



Pour l'élimination de la calcification et de matériau de remplissage dans la cavité pulpaire et la chambre pulpaire supérieure.

ED3D

SATELEC® *ET18D



Élimine rapidement les obstructions et les instruments cassés dans les tiers moyens et supérieurs des canaux longs et droits.

ED4

SATELEC® *ET40



Pour éliminer rapidement le tartre et le ciment temporaire.

ED5

SATELEC® *ET20



PARODONTIE



Pour commencer le traitement des dents antérieures. Le bord de guidage est utilisé parallèlement à la poche.

H3

SATELEC® *H3



Avec angle gauche, pour le traitement des furcations, zones interdentaires et espaces très étroits.

PD2L

SATELEC® *H2L



Avec angle droit, pour le traitement des furcations, zones interdentaires et espaces très étroits.

PD2R

SATELEC® *H2R



CAVITÉ



Pointe de diamant en boule, pour la préparation des surfaces occlusales et crêtes cervicales.

SBD1

SATELEC® *EX1



Pointe de diamant semi-sphérique, pour finir les zones inter proximales cervicales sans causer de lésions aux dents adjacentes.

SBD2

SATELEC® *EX2



Pointe de diamant semi-sphérique à 45° vers la gauche. Permet au dentiste d'enlever diverses zones cariées sans endommager les dents adjacentes.

SBDL

SATELEC® *EXL



Pointe de diamant semi-sphérique à 45° vers la gauche. Permet au dentiste d'enlever diverses zones cariées sans endommager les dents adjacentes.

SBDR

SATELEC® *EXR



CHIRURGIE
APICALE



Pour le polissage apical des dents antérieures.

ED10D

SATELEC® *AS6D



Pour le polissage apical des dents antérieures.

ED11D

SATELEC® *AS3D



DÉTARTRAGE

SONIC FLEX



Pour supprimer le tartre et la plaque bactérienne des régions supra gingivales et inter dentaires.

GK1

KAVO® *5



Pour supprimer le tartre et la plaque bactérienne des régions supra gingivales et inter dentaires.

GK2

KAVO® *6



Pour supprimer le tartre et la plaque bactérienne des régions supra gingivales et inter dentaires.

GK3

KAVO® *7



Pour supprimer le tartre et la plaque bactérienne des régions supra gingivales et inter dentaires.

GK4

KAVO® *8



DÉTARTRAGE

PIEZOLUX & SONOSOFT



Pour supprimer le tartre et la plaque bactérienne des régions supra gingivales et inter dentaires.

GC1

KAVO®



Pour supprimer le tartre et la plaque bactérienne des régions supra gingivales et inter dentaires.

GC2

KAVO®



PARODONTIE



Pour supprimer le tartre des régions sous gingivales.

PC1

KAVO®



DÉTARTRAGE



Pour l'élimination de tous les dépôts de tartre supra gingivaux et la plaque bactérienne.

GM1

MECTRON® *S1



Pour l'élimination des dépôts supra gingivaux importants de tartre.

GM6

MECTRON® *S3



Pour supprimer le tartre des régions sous gingivales.

PM1

MECTRON® *S2



Pour l'élimination des dépôts sous gingivaux et profond en parodontie.

PM3

MECTRON® *P10



ENDODONTIE



En conjonction avec le refroidissement par pulvérisation désactivé, cet insert est utilisé pour la condensation thermique latérale de la gutta percha.

EM3

MECTRON® *D3



EXTRACTION



Pour couper les ligaments avec un traumatisme minimal lors de l'extraction de dents.

EX1

MECTRON® *EX1



SINUS



Pour séparer la muqueuse nasale dans la mâchoire supérieure. Plat et lisse au périmètre.

UL1

MECTRON® *EL3



Pour le séparation de la muqueuse nasale dans la mâchoire supérieure, en protégeant les organes au plus haut degré. En forme de trompette, plat et lisse avec des bords non tranchants.

UL2

MECTRON® *EL1



Pour la coupe osseuse près des tissus mous ou des régions sensibles avec un traumatisme minimal. Pointe à bille avec revêtement en diamant, taille moyenne.

UL3

MECTRON® *OT5



Pour la coupe de la soupape osseuse et l'écaillage de la muqueuse pendant le soulèvement du sinus maxillaire. Astuce avec revêtement en diamant, de taille moyenne.

UL4

MECTRON® *OT1



PIEZOTOMOLOGIE



Pour couper l'os avec une meilleure efficacité dans les positions difficiles à atteindre.

US1

MECTRON® *OT6



Pour couper les os, avec une plus grande précision et efficacité. Cinq dents pointues, avec des lignes marquées, 7-8.5-10mm.

US2

MECTRON® *OT7



Pour la coupe très sophistiquée d'os étroits et étroits dans les régions minces de l'anatomie. Scalpel plat, pointu.

US3

MECTRON® *OT2



Pour l'ostéométrie parodontale, séparation des membrans des sinus.

US4

MECTRON® *OP3



Pour le remodelage osseux et la collecte des morceaux d'os. Scalpel avec pointe trapézoïdale inversée, pointu sur trois côtés.

US5

MECTRON® *OP1



Courbé à gauche à 90°, pour couper les os dans des positions difficiles à atteindre avec la meilleure efficacité.

US1L

MECTRON® *OT8L



Courbé à droite à 90°, pour couper les os dans des positions difficiles à atteindre avec la meilleure efficacité.

US1R

MECTRON® *OT8R



Ostéotomie pilote initiale (dans le maxillaire).

IM1

MECTRON® *IMI



Ostéotomie pilote dans la région antérieure (dans le maxillaire).

IM2A

MECTRON® *IMI2A



Ostéotomie pilote dans la région postérieure (dans le maxillaire).

IM2P

MECTRON® *IM2P

IMPLANTOLOGIE



Pour agrandir ou finaliser le site d'implantation Préparation; Insérer avec double irrigation pour éviter la surchauffe (dans le maxillaire).

IM3P

MECTRON® *IM3P



Pour agrandir ou finaliser le site d'implantation Préparation; Insérer avec double irrigation pour éviter la surchauffe (dans le maxillaire).

IM3A

MECTRON® *IM3A



Pour optimiser la concentricité de la préparation du site d'implant entre Ø2 et Ø3mm.

IP2-3

MECTRON® *IP2-3





DÉTARTRAGE



Pour l'élimination des dépôts supra gingivaux importants de tartre.

G2

EMS® *C



Pour l'élimination de tartre et la plaque bactérienne dans les espaces supra et sous gingivaux sur tous les quadrants.

G3

EMS® *P



Pour l'élimination de tartre et la plaque bactérienne.

G4

EMS® *A



Pour l'élimination des dépôts supra gingivaux importants de tartre.

G6

EMS®



Pour l'élimination des dépôts sous gingivaux et profond en parodontie.

P3

EMS® *PS



ENDODONTIE



Support avec angle de 120° pour les limes U ayant un diamètre de tige de 0,57 mm, cet insert est généralement utilisée pour le nettoyage du canal radiant antérieur.

E1

EMS® *DS-010



Support avec angle de 95° pour les limes U ayant un diamètre de tige de 0,57 mm, cet insert est généralement utilisée pour le nettoyage du canal radiant antérieur.

E2

EMS® *DS-012



En conjonction avec le refroidissement par pulvérisation désactivé, cet insert est utilisé pour la condensation thermique latérale de la gutta percha.

E3

EMS®



PARODONTIE



Pour niveler la surface de la racine lors d'une chirurgie du volet parodontal.

P3D

EMS® *DPL3



Un instrument puissant pour l'élimination de la calcification, cette pointe peut être utilisée pour élargir les racines calcifiées dans le tiers coronal.

P4D

EMS®



CAVITÉ



Pointe de diamant en boule, pour la préparation des surfaces occlusales et crêtes cervicales.

SB1

EMS® *SB



Pointe de diamant semi-sphérique, pour finir les zones inter proximales cervicales sans causer de lésions aux dents adjacentes.

SB2

EMS® *SBD



Pointe de diamant semi-sphérique, pour finir les zones inter proximales cervicales sans causer de lésions aux dents adjacentes.

SB3

EMS® *SBM



DÉTARTRAGE



Pour l'élimination de tous les dépôts de tartre supra gingivaux et la plaque bactérienne.

GS1

SIRONA® *1



Pour l'élimination des dépôts supra gingivaux importants de tartre.

GS2

SIRONA® *2



Pour l'élimination de tartre et la plaque bactérienne dans les espaces supra et sous gingivaux sur tous les quadrants.

GS3

SIRONA® *PE1



Pour l'élimination des dépôts sous gingivaux et profond en parodontie.

PS3

SIRONA® *3



Pour l'élimination des dépôts sous gingivaux.

PS4

SIRONA® *4



Élimine rapidement les obstructions et les instruments cassés dans les tiers moyens et supérieurs des canaux longs et droits.

ES4

SIRONA®



Pour éliminer rapidement les dépôts de tartre, le ciment temporaire et les instruments cassés dans les tiers moyens et supérieurs des canaux.

ES5

SIRONA®



CLÉ DE SERRAGE



Clé dynamométrique SATELEC®
En plastique.

C-SAT



Clé dynamométrique EMS®
En plastique.

C-EMS



Clé dynamométrique SIRONA®
En plastique.

C-SIR



Clé dynamométrique KAVO®
En métal.

C-KAV

= REVÊTU DE DIAMANT

* : similaire à

Distribué par
SDMC

104 Rue de laPallue
16100 COGNAC
06 65 91 94 83

contact@sdmc.fr
www.sdmc.fr



CE 0120